



## 特長

### パッケージ

PLCC-2 タイプ、無色透明樹脂  
外形 3.5 x 2.8 x 1.9mm ( L x W x H )

### 製品の特長

- ・広温度範囲仕様
- ・車載など高信頼性を要求される用途に対応
- ・鉛フリーはんだ耐熱対応
- ・RoHS対応

### ドミナント波長

緑	: 561nm (VFHG,VFJG)
黄緑	: 570nm (VFHP,VFGP) 572nm (VFJP)
黄色	: 589nm (VFHY,VFJY,VFGY)
橙	: 606nm (VFHA,VFGA)
赤	: 616nm (VFHV,VFGV)
	: 626nm (VFHR)
	: 632nm (VFJR)

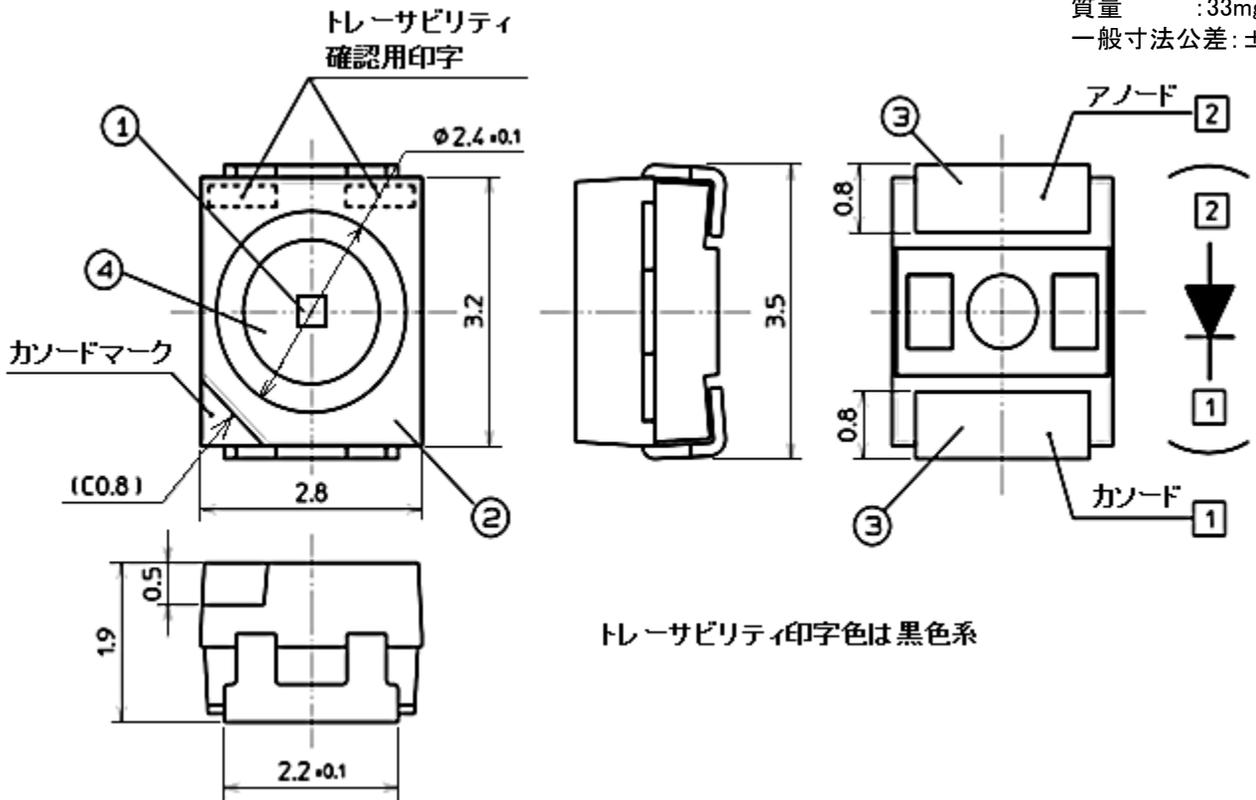
## 推奨用途

- ・車載向インジケータ、メータパネル、カーオーディオ、ヒータコントロールSW用照明 など

# 外形寸法

# 1104LS シリーズ

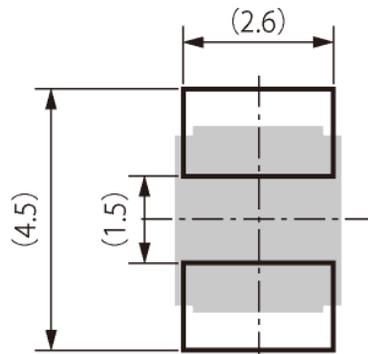
単位 : mm  
 質量 : 33mg  
 一般寸法公差 : ±0.2



番号	品名	材質	数量
①	LED素子	AlGaInP	1
②	ランプハウス	白色樹脂	1
③	端子	Pd/Auメッキ	2
④	封止樹脂	シリコーン樹脂	1

## はんだ付け推奨パターン

単位 : mm



# 発光色バリエーション

# 1104LS シリーズ

製品名	材質	発光色	発光部樹脂色	ドミナント波長 $\lambda_d$ (nm)		発光光度 $I_v$ (mcd)			光束 $\phi_v$ (lm)	
				TYP.	$I_F$ (mA)	MIN.	TYP.	$I_F$ (mA)	TYP.	$I_F$ (mA)
VFHG1104LS	AlGaInP	緑	無色 透明	561	20	18	25	20	0.10	20
VFJG1104LS					20	27	37	20	0.12	20
VFHP1104LS		黄緑		570	20	56	78	20	0.30	20
VFJP1104LS				572	20	82	120	20	0.38	20
VFGP1104LS				570	50	180	255	50	0.80	50
VFHY1104LS		黄		589	20	120	170	20	0.54	20
VFJY1104LS					20	180	255	20	0.81	20
VFGY1104LS					50	470	645	50	2.03	50
VFHA1104LS		橙		606	20	120	170	20	0.54	20
VFGA1104LS					50	680	910	50	2.87	50
VFHV1104LS		赤		616	20	120	170	20	0.54	20
VFGV1104LS					50	680	940	50	2.97	50
VFHR1104LS					626	20	100	140	20	0.44
VFJR1104LS		632		20	150	210	20	0.66	20	

# 光度・色調ランク分類

# 1104LS シリーズ

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFHG1104LS	B4	18	22	C	558	561	Ta=25°C 20mA
	B5	22	27	D	561	564	
	B6	27	33				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFJG1104LS	B6	27	33	C	558	561	Ta=25°C 20mA
	B7	33	39	D	561	564	
	B8	39	47				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFHP1104LS	BX	56	68	A	567	570	Ta=25°C 20mA
	BY	68	82	B	570	573	
	BZ	82	100				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFJP1104LS	BZ	82	100	A	567	570	Ta=25°C 20mA
	C1	100	120	B	570	573	
	C2	120	150	C	573	576	
	C3	150	180				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFGP1104LS	C4	180	220	A	567	570	Ta=25°C 50mA
	C5	220	270	B	570	573	
	C6	270	330				

# 光度・色調ランク分類

# 1104LS シリーズ

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFHY1104LS	C2	120	150	D	586	589	Ta=25°C 20mA
	C3	150	180	E	589	592	
	C4	180	220				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFJY1104LS	C4	180	220	D	586	589	Ta=25°C 20mA
	C5	220	270	E	589	592	
	C6	270	330				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFGY1104LS	C9	470	560	D	586	589	Ta=25°C 50mA
	CX	560	680	E	589	592	
	CY	680	820				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFHA1104LS	C2	120	150	C	603	606	Ta=25°C 20mA
	C3	150	180	D	606	609	
	C4	180	220				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFGA1104LS	CY	680	820	C	603	606	Ta=25°C 50mA
	CZ	820	1,000	D	606	609	
	D1	1,000	1,200				

# 光度・色調ランク分類

# 1104LS シリーズ

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFHV1104LS	C2	120	150	B	613	616	Ta=25°C 20mA
	C3	150	180	C	616	619	
	C4	180	220				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFGV1104LS	CY	680	820	B	613	616	Ta=25°C 50mA
	CZ	820	1,000	C	616	619	
	D1	1,000	1,200				

製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFHR1104LS	C1	100	120	A	620	626	Ta=25°C 20mA
	C2	120	150	B	626	632	
	C3	150	180				

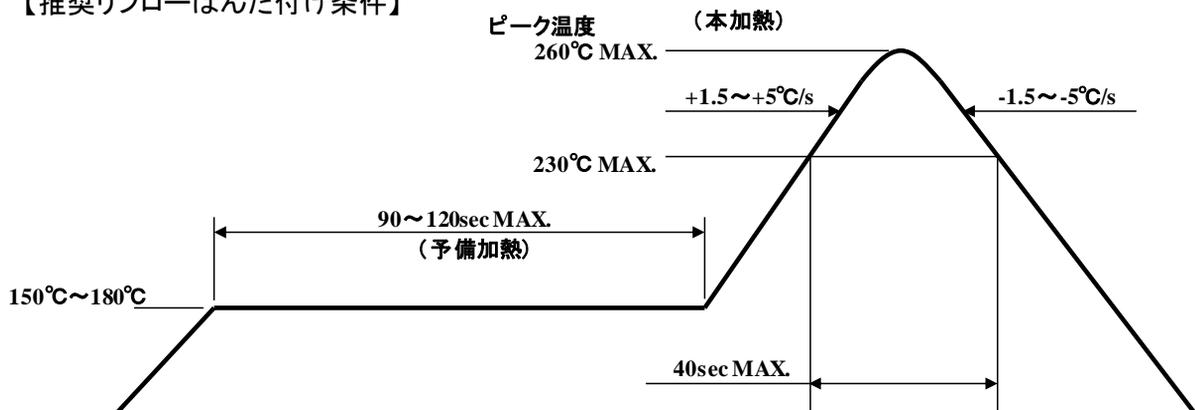
製品名	発光光度 $I_v$ (mcd)			発光波長 $\lambda_d$ (nm)			条件
	ランク	MIN.	MAX.	ランク	MIN.	MAX.	
VFJR1104LS	C3	150	180	B	626	632	Ta=25°C 20mA
	C4	180	220	C	632	638	
	C5	220	270				

【はんだ付けについて】

( 準拠規格: EIAJ ED-4701/300 )

1. はんだ付けの際に加わる熱ストレスは、その大小で製品に大きく影響しますが、加熱方法によりその程度が異なります。また、形状等の異なる部品との混載をされる場合は、熱ストレスを受けやすい部品(チップLED等)を基準に置かれることをお奨め致します。(推奨条件: はんだパッド温度 > パッケージ温度)
2. はんだ付け直後の常温復帰前の状態においては、樹脂を含む構成部材が安定復帰しておりませんので機械的応力を加えると、製品の破損が予測されます。特に はんだ付け後の基板同士の重ね合わせや基板が反り返るような保管は避け、硬いものでの摩擦を避けてください。
3. リフローはんだ付けにおける推奨温度プロファイルは、樹脂表面上の温度として記載しております。これは、加熱方法、基板材料、ほかの実装部品、実装密度により、温度分布が異なることによります。また、リフローにおける加熱工程は2回までにしてください。

【推奨リフローはんだ付け条件】



- 注1. リフローのプロファイルはLED上面の樹脂部表面温度としますが、上限値を示したものであり、高い信頼性を確保するためにはこの条件より加熱温度を低く、かつ加熱時間を短くしていただくことが有効です。
- 注2. リフロー回数は2回までとします、2回目の作業を行う際は吸湿を避けるために1回目と2回目の作業間隔を短くしてください。但し、1回目リフロー後に常温まで(自然)冷却してから2回目を行ってください。

4. 手はんだを行う際は、温度調整機能付きのはんだゴテをお奨めいたします。また、実作業においてははんだゴテが直接製品自体に接触しないように注意し、基板上パッドの加熱温度よりLED製品の電極加熱温度が高くならないように作業してください。リペアにおいては1ヶ所につき1回とし、取り外した製品の再使用は避けてください。
5. はんだゴテ法においてコテ先をクリーニングした直後は、コテ先温度が下がっていますので設定温度に復帰したことを確認してからお使いください。また、はんだ付け直後、はんだが十分硬化する前に製品をずらすような力をかけないようにしてください。(はんだ付け性能が低下したり、はんだ付け品質が低下します。)

【推奨マニュアルはんだ付け条件】

コテ先温度	350℃以下
はんだ付け時間及び回数	3秒以内／1回

6. 仮固定用接着剤を使用する際は、熱硬化または紫外線(UV)熱併用硬化樹脂をご使用ください。硬化条件は温度:150℃以下、時間:120秒以内とします。
7. 当製品は、フローはんだ(ディップはんだ)は対応しておりません。
8. 洗浄を行う場合はイソプロピルアルコールをお奨めいたします。フロン代替洗浄剤を含めて薬品によってはレンズやケース表面が侵され、変色・くもり・クラック等を生じますので以下の表を参考にし、使用にあたっては事前に充分確認の上、採用してください。最終洗浄を含む水洗浄を行う場合は純水(水道水は不可)を使用の上、洗浄後に強制乾燥をしてLEDに付着した水分を完全に除去してください。また、超音波洗浄はお奨めいたしません。

薬品名	可・不可
	○/×
イソプロピルアルコール	○
トリクロールエチレン	×
クロロセン	×
アセトン	×
シンナー	×

## 【 その他の注意事項について 】

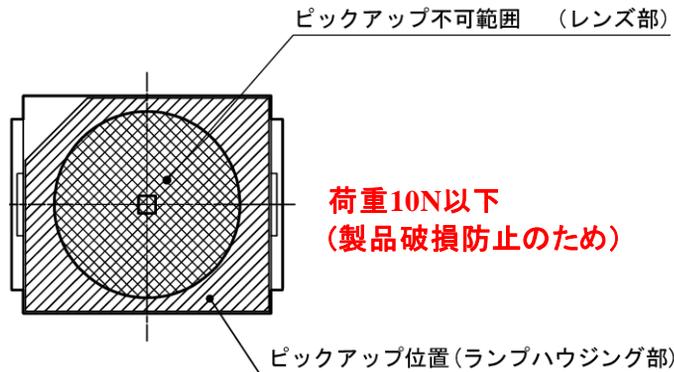
1. 当製品は、光半導体特性を生かし、より高い信頼性を確保するために設計されておりますが、使用される条件によって左右される場合があります。
2. LEDデバイスは過剰なストレス(温度, 電流, 電圧 等)が加わると破壊する危険性があり絶対最大定格として制限しています。これは瞬時たりとも超過してはならない限界値です。
3. LEDデバイスをより高い信頼性を確保するため、実使用温度に合わせた順電流や消費電力のディレーティングをおこなうことや、特性上の変動分を加味してマージンを考慮いただくことが必要です。
4. LEDを安定に動作させるため、また過電流によるデバイス燃焼を防ぐために直列保護抵抗を回路上に組み入れてください。
5. 当製品の仕様書上の内容は、LED単体についてのみ記載されています。実使用上の品質については十分ご確認の上ご使用ください。
6. LEDの出力を上げた状態で直接光源を見ると、目を傷める場合がありますのでご注意ください。
7. 当製品は推奨する条件において故障発生がないように設計されていますが、LEDデバイスが故障しても火災, 人身事故, 社会的損害が生じることのないようにフェールセーフ等の安全設計を考慮ください。
8. 当製品は標準の一般電子機器の用途に使用されることを目的として製造するものです。高い品質や信頼性が要求され、故障や誤作動が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途 ( 航空機器, 宇宙機器, 輸送機器, 医療機器, 原子力制御機器など ) に使用する場合は、事前に営業窓口までご相談ください。
9. 製品実装後に超音波溶着等の工程がある場合、パッケージ内部の接合部(ダイボンド部、ボンディングワイヤ接合部)の信頼性に影響する可能性がありますので、予め問題の無い事を確認のうえご使用下さい。
10. 当仕様書は、両社の署名による取り交わしにより有効とみなされます。

【 マウンターにおける製品実装時の取り扱い 】

<推奨条件>

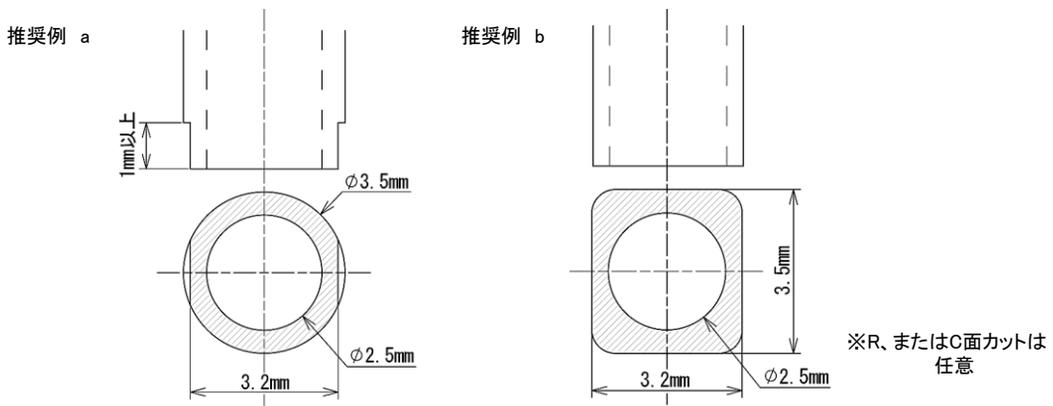
1. ノズル吸着位置：製品ランプハウジング部 (  範囲) (下図参照)

本製品は、レンズ部に低硬度シリコーン樹脂を使用しているため、ノズルでの吸着はランプハウジング部のみで行ってください。(ノズルが、レンズ部に接触すると破損の原因になります。)



※実装においてマウンターノズルの荷重により、ハウジングが破壊される場合がありますので、ご使用前に荷重やノズル吸着位置、ノズル径などの条件調整をお願い致します。

2. 推奨ノズル先端形状



当該LEDは、輸送中の吸湿を最小限に抑えるために出荷前に脱湿（ベーキング）処理を行ったうえ、防湿包装をしていますが、製品の保管についてはドライボックスの使用、または次の保管条件を推奨いたします。包装に使用される防湿袋は、帯電防止対策材料を使用していますが、輸送用梱包箱についてはこの限りではありません。

## 【製品の推奨保管条件／保証期間】

温度	+5～30℃
湿度	70%以下

防湿袋未開封の場合、上記保管条件において**6ヶ月**。但し、低温から高温への急激な温度変化、腐食性ガスの発生する場所や塵埃の多いところは避けてください。

## 【防湿袋開封後の製品放置時間】

防湿袋は使用直前に開封し、開封からはんだ付けまでを**【最大4週間(672時間以内)】**に完了するようにして下さい。2回のはんだ付けを行う際は、2回目までの時間とします。

防湿袋開封後に未使用となった製品は、防湿袋に戻してチャックによる再シールを行ったうえ、上記推奨条件で保管してください。

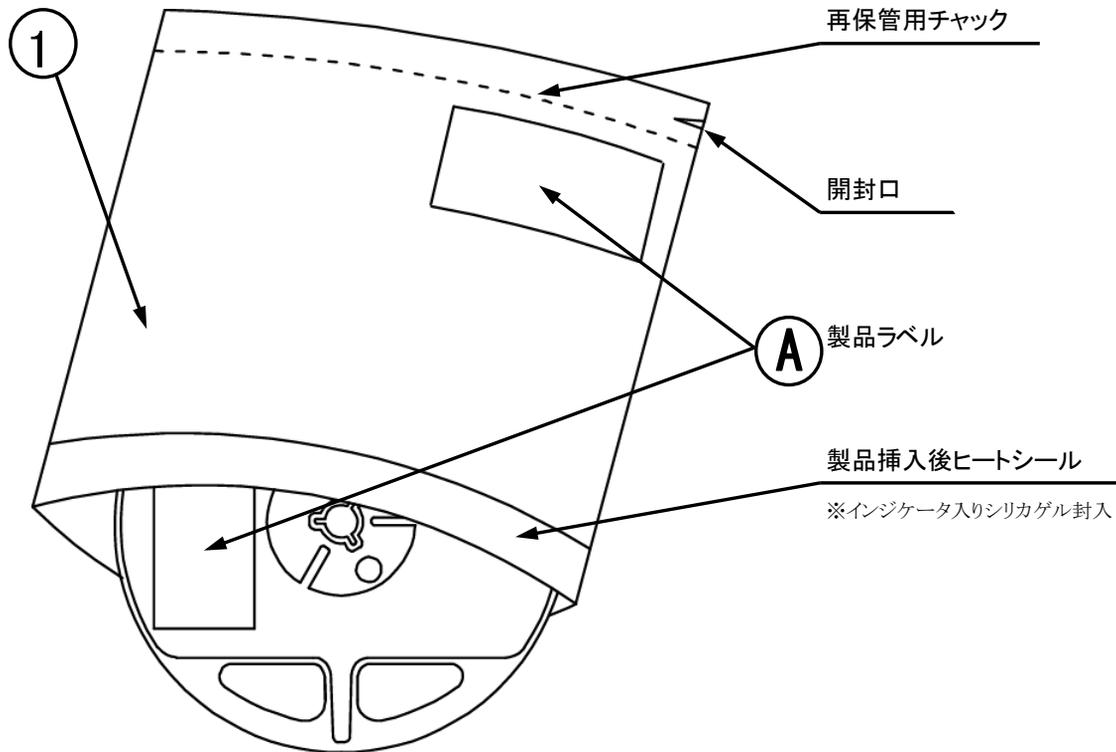
下記の事象に当てはまる場合、使用直前**に+60℃±5℃、48時間以上 72時間以内の脱湿**（ベーキング）処理を行ってください。

1. 吸湿の目安を示す青色のインジケータ [防湿袋内の乾燥剤(シリカゲル)に同封] が変色、退色している場合
2. 防湿袋開封後、4週間(672時間)以上経過した場合

ベーキングは、必ず防湿袋から出して行って下さい。

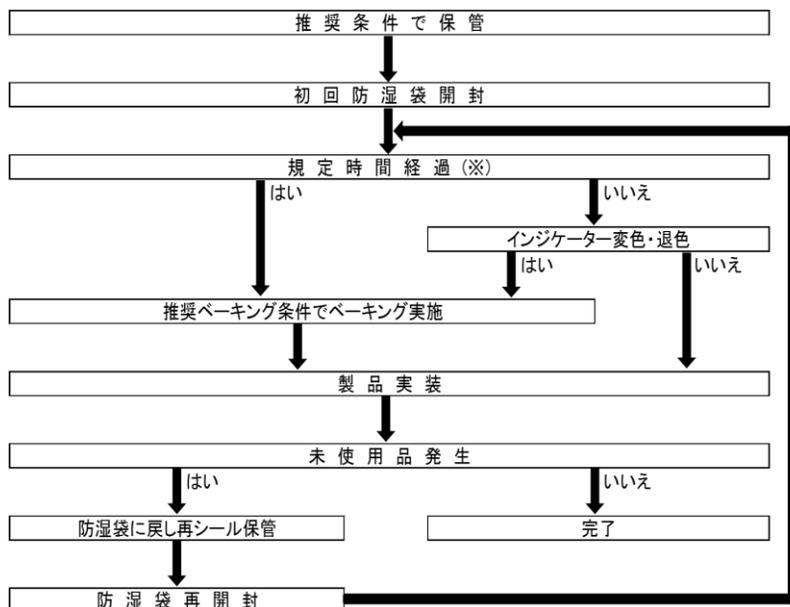
このベーキング条件は、テーピング(リール)形態のまま行うことが可能ですが、リールは積み重ねたり応力を加えた状態で行うとリールやテーピング材料の変形を招き、その後の実装に支障を伴いますのでご注意ください。また、ベーキング後は常温状態に戻った事を確認のうえ取り扱ってください。但し、ベーキング繰り返し回数は最大2回までとしてください。

【防湿梱包仕様】



番号	内容	材質	備考
①	アルミ内装防湿袋	PET+Al+PE	静電対策有り

防湿袋開封から製品実装までのフロー概略



規定時間とは、製品毎に定められた防湿袋開封後、製品実装(リフローはんだ工程完了)までを規定した時間です。規定時間には、判定後～リフローはんだ工程までに要する時間が含まれていますので、それらを差し引いた時間にてご判断下さい。防湿袋を再開封して使用される場合は、初回開封からの経過時間、もしくはベーキング後の経過時間となります。

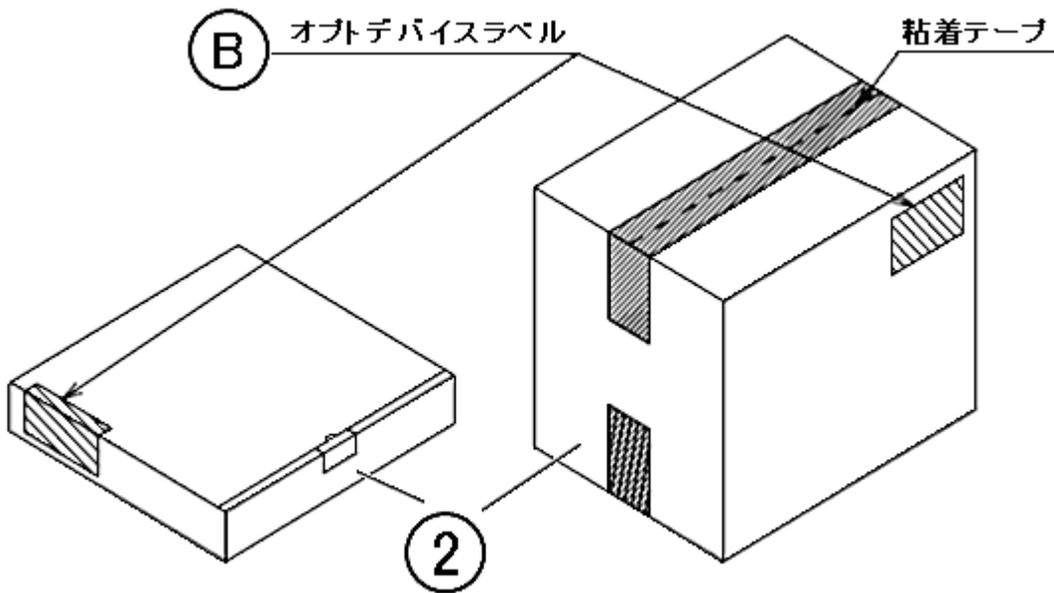
【 梱包箱 】

(RoHS・ELV指令準拠)

箱の種類	外形寸法 L × W × H (mm)	最大リール入り数
Aタイプ	280 × 265 × 45	3 リール
Bタイプ	310 × 235 × 265	15 リール
Cタイプ	440 × 310 × 265	30 リール

注記

- 1.上記寸法は全て参考値です。
- 2.出荷数量により上記表の中から最適な箱が選択されます。



タイプA

※材質／箱:ダンボール C5BF

タイプB, C

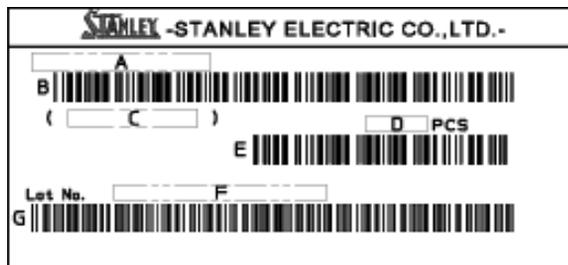
※材質／箱:ダンボール K5AF  
中仕切り:ダンボール K5BF

番号	内容	材質	備考
②	梱包箱	段ボール	静電気対策無し

【ラベル仕様】

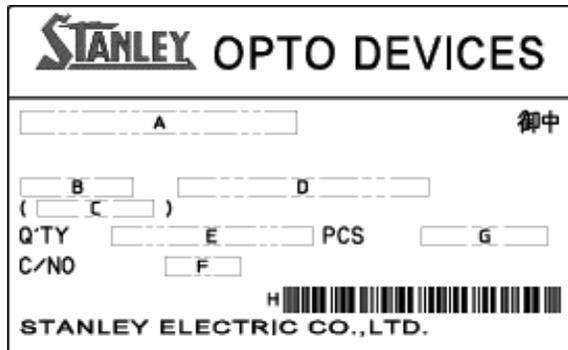
(準拠規格: JIS-X0503(Code-39))

A 製品ラベル



- A . 製品名
- B . 製品名バーコード
- C . 品名コード
- D . 数量
- E . 数量バーコード
- F . ロットナンバーとランク  
(詳細はロットナンバー表示方法を参照ください)
- G . ロットナンバーとランクバーコード

B オプトデバイスラベル



- A . 得意先名称
- B . 製品種
- C . 品名コード
- D . 製品名
- E . 数量
- F . 箱番号
- G . 出荷日
- H . 社内出荷管理用バーコード

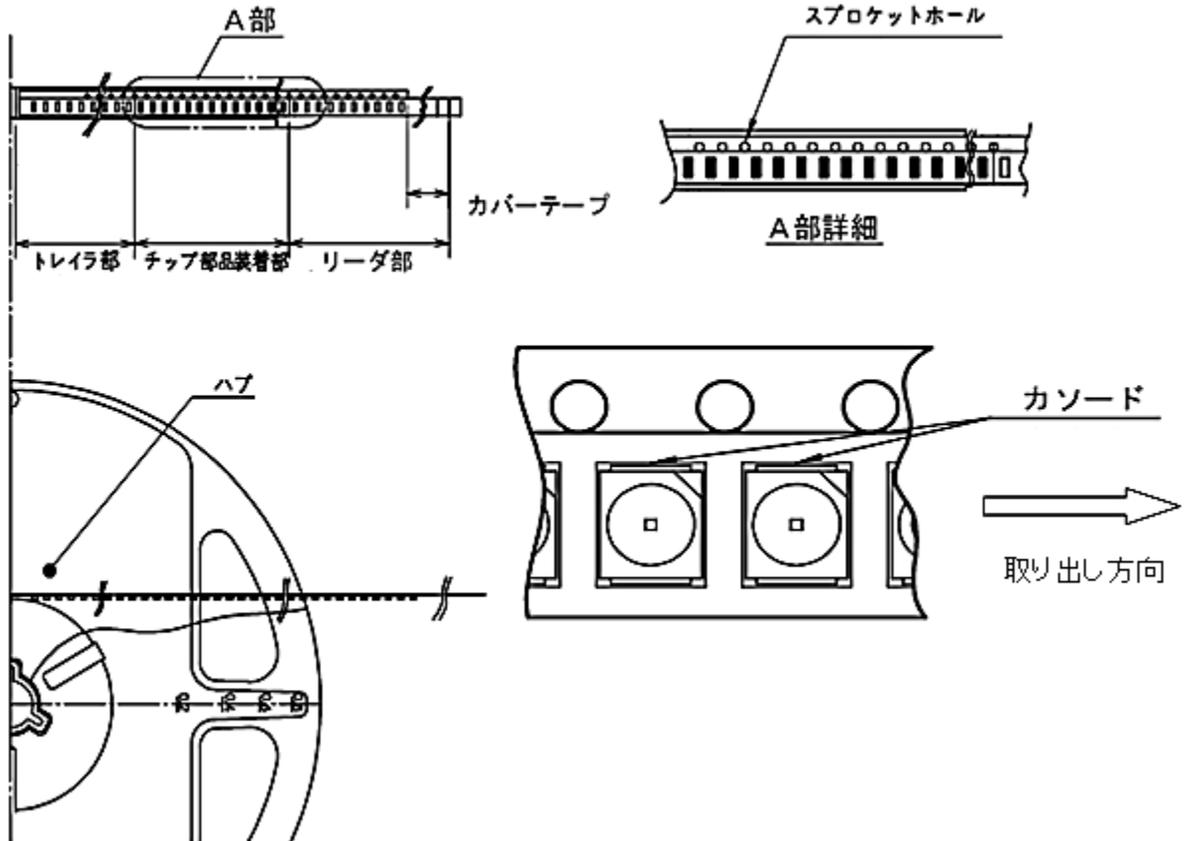
<注記> バーコード仕様: Code-39(JIS-X0503)に準拠

# テーピング包装仕様

1104LS シリーズ

(準拠規格: JIS-C0806-03)

## 【包装形態】



### 注記

スプロケットホール側にカソード側が来る形態を【-TR】とする。

項目	仕様	備考
リーダー部	カバーテープ	カバーテープ単独にて320mm以上 先端を粘着テープにて固定
	キャリアテープ	空きエンボス20個以上 リール巻取り方向は上図による。
トレイラ部	空きエンボス15個以上	先端はハブ穴に挿入される。

(準拠規格: JIS-C0806-03)

## 【包装数量】

- 2,000個／リール
- 梱包数量が2,000個に満たない場合、最小梱包数量を500個とし、500個単位の包装数量となりラベルに明示されます。

## 【機械的強度】

- カバーテープ接着力は、0.1～1.0Nとする。(キャリアテープとカバーテープ開き角 170° 時)
- テーピング状態における曲げ強度は、半径15mmにした時に封入された製品が飛び出ないこととする。

## 【その他】

- 製品装着部において、逆方向封入、背面封入、側面封入、および異品種封入はないものとする。
- 1リール内の空きエンボス最大数量は、以下のとおりとする。

リール内数量 数量/リール	空きエンボス最大数量 個	備考
500	1	-
1,000	1	-
1,500	1	-
2,000	2	連続しないこと

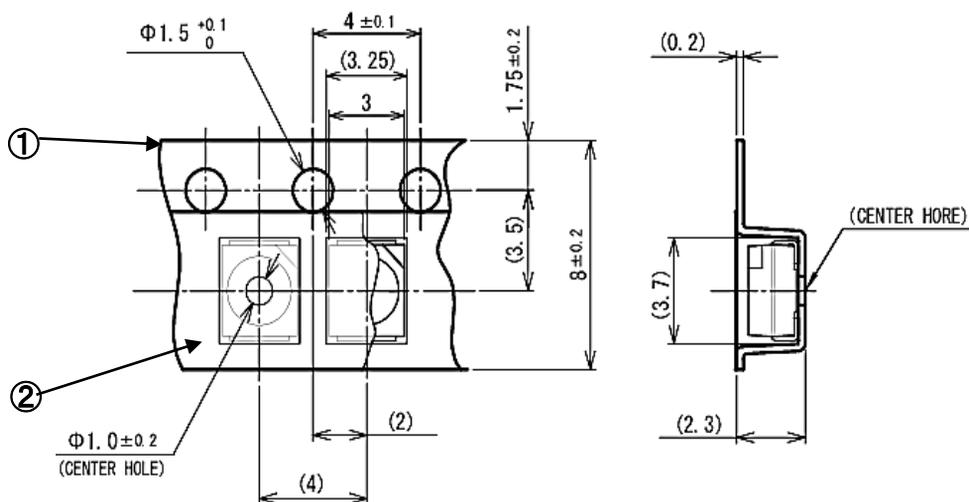
# テーピング包装仕様

# 1104LS シリーズ

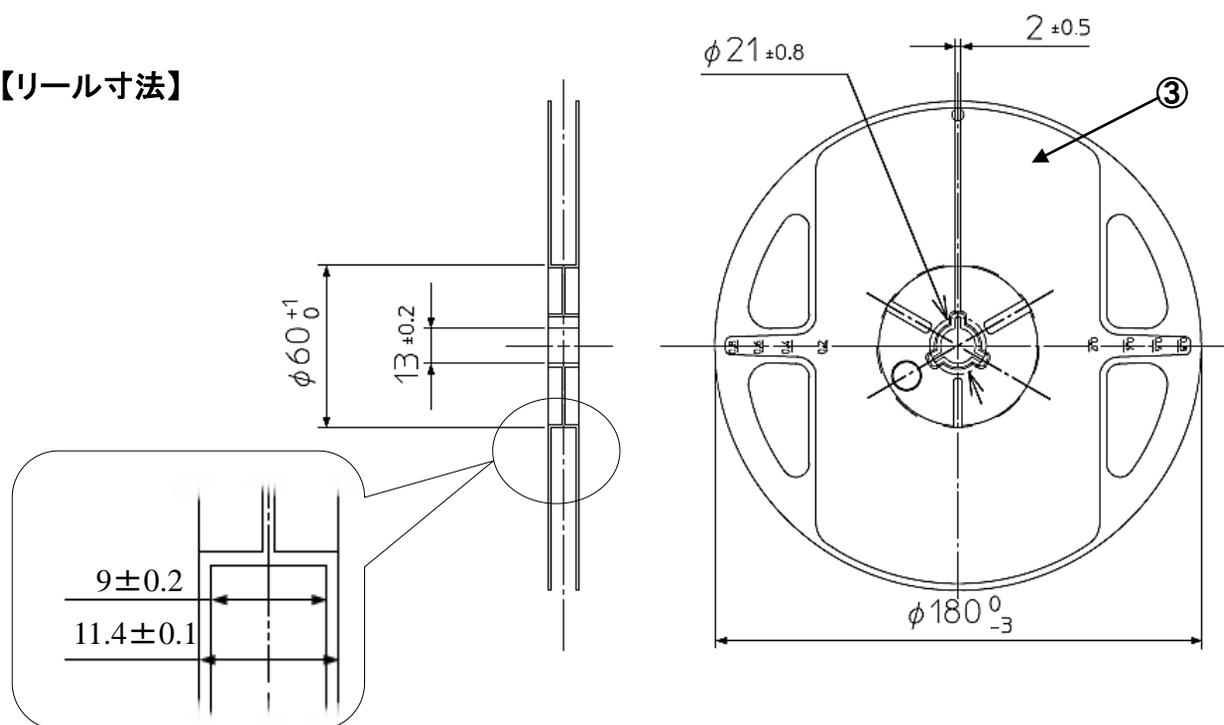
単位: mm

(準拠規格: JIS-C0806-03)

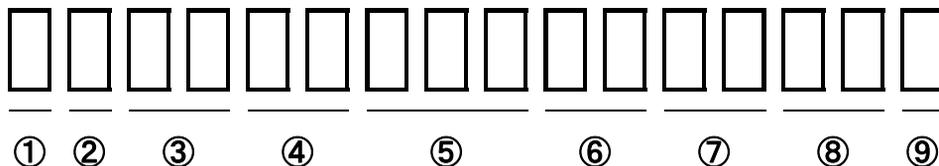
## 【包装寸法】



## 【リール寸法】



記号	部品名	備考
①	キャリアテープ	静電気対策 有
②	カバーテープ	静電気対策 有
③	キャリアリール	静電気対策 有



- ① - 1桁 : 製造場所(アルファベット表示)
- ② - 1桁 : 製造年(西暦の末尾を表示 2020→0、2021→1、2022→2、2023→3、2024→4、……)
- ③ - 2桁 : 製造月(1月～9月の場合は、1月→01、2月→02、3月→03、……)
- ④ - 2桁 : 製造日
- ⑤ - 3桁 : 追番
- ⑥ - 2桁 : テーピング管理番号
- ⑦ - 2桁 : 光度ランク  
(表示が1桁の場合は2桁目を”-”、ランク表示がない場合は”- -”とします)
- ⑧ - 2桁 : 色度ランク  
(表示が1桁の場合は2桁目を”-”、ランク表示がない場合は”- -”とします)
- ⑨ - 1桁 : 特殊選別ランク(通常は”-”とします)

当該製品は、RoHS・ELV指令に準拠しております。

ELV・RoHS指令での含有禁止物質と基準値は下記の通りです。

- ・ RoHS指令 . . . . 下記（１）～（６）参照。
- ・ ELV指令 . . . . 下記（１）～（４）参照。

	物質群	基準値
（１）	鉛およびその化合物	1,000ppm 以下
（２）	カドミウムおよびその化合物	100ppm 以下
（３）	水銀およびその化合物	1,000ppm 以下
（４）	六価クロム化合物	1,000ppm 以下
（５）	ポリ臭化ビフェニル類	1,000ppm 以下
（６）	ポリ臭化ジフェニルエーテル類	1,000ppm 以下

# 信頼性試験結果

# 1104LS シリーズ

試験項目	準拠規格	試験条件	時間	故障数
常温動作耐久	EIAJ ED-4701/100(101)	Ta = 25°C, I <sub>F</sub> = 最大定格電流	1,000 h	0/20
高温動作耐久	EIAJ ED-4701/100(101)	Ta = 85°C I <sub>F</sub> = 順電流低減定格値	1,000 h	0/20
低温動作耐久	EIAJ ED-4701/100(101)	Ta = -40°C, I <sub>F</sub> = 最大定格電流	1,000 h	0/20
耐湿動作耐久	EIAJ ED-4701/100(102)	Ta = 60°C, 90%RH, I <sub>F</sub> = 最大定格電流	1,000 h	0/20
耐湿放置	EIAJ ED-4701/100(103)	Ta = 60°C, 90%RH	1,000 h	0/20
熱衝撃	EIAJ ED-4701/100(105)	Ta = -40°C ~ 120°C (each 15min.)	1,000 サイクル	0/20
熱衝撃通電	EIAJ ED-4701/100(105)	Ta = -40°C(OFF) ~ 85°C(ON), each 15min I <sub>F</sub> = 順電流低減定格値	1,000 サイクル	0/20
高温放置	EIAJ ED-4701/200(201)	Ta = 120°C	1,000 h	0/20
低温放置	EIAJ ED-4701/200(202)	Ta = -40°C	1,000 h	0/20
温湿度サイクル通電	EIAJ ED-4701/200(203)	Ta = -30°C(2h) ~ 80°C, 95%RH(2h), 8h/cycle I <sub>F</sub> = 順電流低減定格値 5min on-off	30 サイクル	0/20
リフローはんだ繰返し	EIAJ ED-4701/300(301)	前処理 : 30°C, 70%RH, 672h プリヒート : 150 ~ 180°C(120s Max.) 本加熱 : 260°C(5s)	2回	0/20
静電破壊※1 (HBM)	EIAJ ED-4701/300(304)	C = 100pF, R2 = 1.5KΩ, ±2,000V	各極性1回	0/10
振動	EIAJ ED-4701/400(403)	98.1m/s <sup>2</sup> (10G), 100 ~ 2KHz, 20min. XYZ各方向	2 h	0/10

※ 参考試験

## 故障判定基準

項目	記号	条件	故障判定基準
発光光度	I <sub>v</sub>	各製品の発光光度のI <sub>F</sub>	Min.値 < 規格最小値 × 0.5
順電圧	V <sub>F</sub>	各製品の順電圧のI <sub>F</sub>	Max.値 ≥ 規格最大値 × 1.2
逆電流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 最大定格逆電圧V	Max.値 ≥ 規格最大値 × 2.5
外観	-	-	著しい変色、変形、クラック発生時

## 本データシート記載事項及び製品使用にあたってのお願いと注意事項

- 1) データシートに記載している技術情報は、代表的応用例や特性等を示したもので、工業所有権等の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 2) データシートに記載している製品、仕様、特性、データ等は、製品改良等のために予告なしに変更することがあります。ご使用の際には必ず最新の仕様書によりご確認ください。
- 3) データシートに記載している製品のご使用に際しましては、最新の仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、その他使用上の注意事項等を遵守いただくようお願いいたします。  
なお、仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性その他使用上の注意事項等を逸脱した製品の使用に起因する損害に関しては、当社は責任を負いません。
- 4) データシートに記載している製品は、標準の一般電子機器の用途(OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、計測機器)に使用されることを目的として製造したものです。  
上記の用途以外の用途および高い信頼性や安全性が要求され、故障や誤動作が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途(航空機器、宇宙機器、輸送機器、医療機器、原子力制御機器等)に使用することを計画されているお客さまは、事前に当社営業窓口までご相談ください。
- 5) データシートに記載している製品のうち「外国為替および外国貿易法」に該当するものを輸出するときまたは日本国外に持ち出すときは、日本政府の許可が必要です。
- 6) データシートの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- 7) このデータシートの最新版は下記のアドレスから入手できます。  
ホームページアドレス：<http://www.stanley-components.com/jp/>